

Bergische Universität Wuppertal

FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM

Rastertunnelmikroskopie

Verfasser:

Henrik JÜRGENS

Frederik Strothmann

Tutor:

Vitali Porshyn

Abstract:

Mithilfe eines Rastertunnelmikroskops wird die Struktur verschiedener Materialien analysiert, indem deren Oberfläche in verschiedenen Modi abgerastert wird.

Bereich	max. %	+/0/-	erreicht %
Einleitung & Theorie	15		
Durchführung			
Auswertung	70		
phys. Diskussion			
Zusammenfassung			
Formales	15		
Note			

Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung		2
2	The	eorie		2
	2.1	Tunne	eleffekt	2
	2.2	Oberf	lächenrauheit	3
	2.3	Struk	tur der Proben	4
		2.3.1	Graphit	4
		2.3.2	Gold	5
3	Ver	suchsa	ufbau	5
	3.1	Betrie	ebsmodi	7
		3.1.1	Constant Current Mode	7
		3.1.2	Constant Hight Mode	8
4	Ver	suchso	lurchführung und Auswertung	9
	4.1	Graph	nit	9
		4.1.1	Rauheit	10
		4.1.2	Gitterstruktur und Elektronendichteverteilung	11
		4.1.3	Mittlerer Atomabstand	13
	4.2	(111)-	Goldschicht	14
		4.2.1	Rauheit	15
		4.2.2	Monoatomare Stufen und Gitterdefekte	17
	4.3	Disku	ssion	19
5	Faz	it		19
6	Anl	hang		20

1 Einleitung

In diesem Versuch werden Oberflächen verschiedener Proben mittels Rasttunnelmikroskopie auf deren Gitterstruktur und morphologische Eigenschaften untersucht. Elektronendichte, Oberflächenrauheit und die atomare Gitterstruktur können mit dem Rastertunnelmikroskop (RTM) analysiert werden. Der quantenmechanische Tunneleffekt wird genutzt, um leitende Materialien zu untersuchen. Indem zwischen einer einatomigen Platin-Iridum-Elektrode und der zu untersuchenden Probe eine Potentialdifferenz angelegt wird, kommt es abhängig von der Entfernung der Pt-Ir-Elektrode zur Probe und dessen Elektronendichte zu einem Tunnelstrom, welcher Rückschlüsse auf die Struktur der Probe erlaubt. Die Elektronendichte der Oberfläche kann durch systematisches Abrastern der Probe erfasst werden, sodass mithilfe verschiedener Modi (CC und CH: Constant Current und Constant Height) ein Bild der Materialoberfläche entsteht.

2 Theorie

In diesem Versuchsteil werden die für diesen Versuch wichtigen theoretischen Grundlagen erklärt.

2.1 Tunneleffekt

Der Tunneleffekt, auf dem die Funktionsweise des RTM basiert, kann nichtrelativistisch mit der stationären Schrödingergleichung für Materiewellen beschrieben werden.

$$E\psi = \hat{H}\psi \tag{1}$$

Über das Korrespondenzprinzip erhält man aus dem klassischen nichtrelativistischen Hamiltonian für ein Teilchen im Potential V die Ortsdarstellung der Schrödingergleichung:

$$E\psi = \left(\frac{-\hbar^2 \Delta}{2m} + V\right)\psi\tag{2}$$

 $|\psi|^2$ gibt dabei die Aufenthaltswarscheinlichkeit des Teilchens im Volumenelement d $V(\mathbf{x})$ an. Der Tunneleffekt kann anhand eines einfachen Beispieles verstanden werden, indem in einer Dimension ein Potentialwall in Form eines Kastens angenommen wird. Ein veranschaulichendes Bild ist wichtiger, als ein langer Rechenweg, weshalb es vorzuziehen ist, die Lösung mit Abbildung 1 zu veranschaulichen.



Abbildung 1: Eindimensionale Schrödigergleichung mit Potentialwall in der Mitte. Zu sehen ist der exponentielle Abfall der Amplitude der Wellenfunktion, wodurch die Aufenthaltswarscheinlichkeit hinter dem Potentialwall D^2 kleiner als A^2 ist. (vgl. [7])

Die Herleitung kann ohne Probleme auf der Seite [6] nachvollzogen werden. Die Lösung der Schrödingergleichung innerhalb der Potentialbarriere ergibt einen exponentiellen Abfall der Aufenthaltswarscheinlichkeit mit zunehmender Eindringtiefe, wobei die Wellenlänge gleich bleibt. Damit die Elektronen während des Versuches nicht in beide Richtungen gleich stark tunneln, wird eine Potentialdifferenz zwischen Bereich (I) und Bereich (III) erzeugt, woduch die Elektronen eine Vorzugsrichtung bekommen. Der Tunnelstrom I_{Tunnel} , die entscheidende Messgröße, ist proportional zur Tunnelwarscheinlichkeit multipliziert mit der angelegten Spannung V_{bias} und der Zustandsdichte ρ_s bei der Fermienergie E_f . Die Differenz der Austrittsarbeiten der Materialien wird mit Φ bezeichnet, wobei z der Abstand der Sonde zum Material ist:

$$I_{Tunnel} \propto V_{bias} \rho_s(E_f) \exp\left[-2\frac{\sqrt{2m(\Phi - E)}z}{\hbar}\right] \approx V_{bias} \rho_s(E_f) \exp\left[-1,025\sqrt{\Phi}z\right]$$
 (3)

Die zweite Näherung gilt, falls die Potentialbarriere $\Phi \gg E$ ist und die erste Proportionalität gilt. Die erste Proportionalität ist dabei selber eine Näherung für $2\frac{\sqrt{2m(\Phi-E)}z}{\hbar} \gg 1$, da die nicht genäherte Tunnelwarscheinlichkeit

$$W_{Tunnel} = \frac{1}{1 + \frac{\Phi^2}{4E(\Phi - E)}\sinh^2\left(\frac{\sqrt{2m(\phi - E)}}{\hbar}z\right)}$$
(4)

entspricht. Die starke z-Abhängigkeit wird in diesem Versuch ausgenutzt.

2.2 Oberflächenrauheit

Die Oberflächenrauheit oder kurz Rauheit ist in der Oberflächenphysik eine Größe zur Charakterisierung der Unebenheit der Oberflächenhöhe. Beschrieben wird sie mit der mittleren

betragsmäßigen Abweichung von der mittleren Oberflächenhöhe, oder mit der mittleren quadratischen Abweichung von der Oberflächenhöhe. Die Formeln sind im Zweidimensionalen, wie auch im Dreidimensionalen, auf Hyperflächen anwendbar. Für die Berechung der Rauheit wird Formel 5 und Formel 6 für das arithmetische Mittel R_a und für das quadratische Mittel R_q verwendet.

$$R_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |z_i - \bar{z}| \tag{5}$$

$$R_q = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (z_i - \bar{z})^2}$$
 (6)

Das quadratische Mittel gewichtet größere Abweichungen stärker als das arithmetische Mittel. Der Mittelwert \bar{z} wird über Formel 7 bestimmt.

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} z_i \tag{7}$$

Zur Unterscheidung wird die mittlere Flächenrauheit im Versuch mit dem Buchstaben S benannt $(S_a \text{ und } S_q)$ und die mittlere Linienrauheit behält den Namen R $(R_a \text{ und } R_q)$.

2.3 Struktur der Proben

Alle in diesem Versuch untersuchten Materialien (Gold, Graphit und eine unbekannte Probe) sind Leiter, sie unterscheiden sich jedoch in der Konfiguration der Elektronen. Es gibt einen unterschied zwischen der Verteilung der Elektronen in Metallen und Halbleitern. Metalle werde dabei durch das Elektronen-Gas beschrieben und somit eine homogen Verteilung angenommen wird. Bei der Beschreibung von Halbleitern müssen noch Bandlücken berücksichtigt werden. Da die räumliche Verteilung der Elektronen nicht homogen ist, kann aus der Ladungsverteilung die Position der Atome bestimmt werden. Es soll nun genauer auf die beiden bekannten Proben Gold und Graphit eingegangen werden.

2.3.1 Graphit

Die Graphitporbe ist ein HOPG (Highly orderd pyrolytic graphit), ein Halbleiter mit einer hcp-Gitterstruktur. In Abbildung 2 ist die Gitterstruktur des Graphit zu sehen. In einer Ebene werden die Kohlenstoffatome aufgrund der sp2-Hybirdisirung stark durch kovalente Bindungen zusammengehalten. Zwischen den Ebenen werde die Kohlenstoffatome nur von Van-der-Waals-Kräften zusammengehalten.

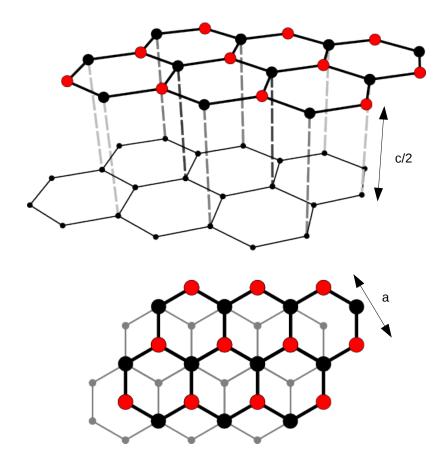


Abbildung 2: Schematische Struktur von Graphit. Die Ebenen liegen im ABAB-Form vor, sodass immer die jede zweite gleich aufliegt. Die Ebenen untereinander besitzen nur an jedem zweitem Punkt der Hexagonale eine Verbindung. Entnommen von [3], modifiziert

Die in Abbildung 2 eingezeichneten Gitterkonstanten haben die Werte $a=2.26\,\text{Å}$ und $c=6.71\,\text{Å}$ (vgl. [4]). Aufgrund ABAB-Form liegen immer drei Atome in den Hexagonalen etwas erhöht und haben so eine höhere frei elektrische Zustandsdichte. Diese Struktur ist mit dem RTM zu sehen.

2.3.2 Gold

Gold hat eine fcc-Kristallstruktur, dabei beträgt die Gitterkonstante a = 4.065 Å [1]. Untersucht wird die (111)-Goldschicht, wobei (111) die Millerindizes sind, die die räumliche Struktur des Kristalls beschreiben. Die atomare Struktur von Gold ist deutlich schwerer zu messen, da die Atome homogen verteilt sind.

3 Versuchsaufbau

In diesem Abschnitt wird der Aufbau des Rastertunnelmikroskops beschrieben. Das Rastertunnelmikroskop basiert auf dem in Abschnitt 2.1 beschriebenen Tunneleffekt. Die leitende Spitze

des Rastertunnelmikroskops wird hinreichend nah an die Oberfläche des zu untersuchendes Material geführt, berührt diese jedoch nicht. Wird eine Spannung angelegt, so kann ein "Tunnelstrom" fließen. Bewegt man nun die Spitze nun Parallel zur Oberfläche, so erhält über den Tunnelstroms ortaufgelöste Informationen über die Oberfläche.

Grundlegend ist das Rastertunnelmikroskop aus drei Elementen aufgebaut, einem Tastkopf, einem Piezosteuerelement und einer Probe. Der Tastkopf besteht aus einem Draht, mit einer Spitze, die möglichst einatomig sein soll. Durch die Dicke der Spitze wird das Auflösungsvermögen des Mikroskops festgelegt. In diesem Versuch wird ein Platin-Iridium-Draht als Tastkopf verwendet. Das Piezosteuerelement dient zur Positionierung der Spitze. Dabei kann der Tastkopf im nm-Bereich verschoben werden. Für die Untersuchung einer Oberfläche mit einem Rastertunnelmikroskops muss die Probe bestimmte Eigenschaften erfüllen. Die Probe muss ein Leiter oder ein Halbleiter sein. Das beschichten der Oberfläche mit einem leitendem Material ist nicht möglich, da die Oberflächenstrucktur durch die Beschichtung verdeckt wird.

Ein schematischer Versuchsaufbau ist in Abbildung 3 zu sehen.

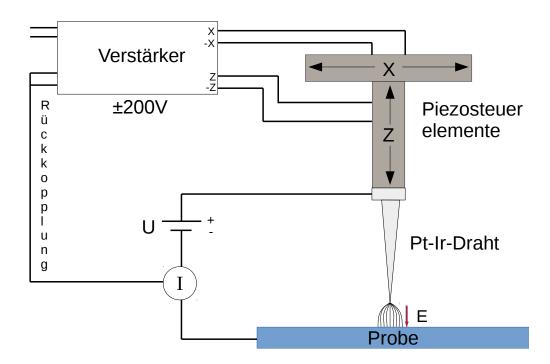


Abbildung 3: Schematische Skizze des Versuchsaufbaus. Die Positionierung der Platin-Iridium-Tastkopes wird über die Piezoelemente im nm-Bereich gesteuert. Die Rückkopplung dient zur Steuerung der Höhe des Tastkopfes.

Da eine Spannung angelegt wird, sind die Fermi-Energien der beiden Materialien nicht mehr auf dem selben Niveau. Ist der Abstand zwischen der Spitze und dem Material hinreichend klein, so kann die Potenzialbarriere durchtunnelt werden und es fließt ein Tunnelstrom. Der Tunnelstrom wird durch den Verstärker in eine Spannung umgewandelt und kann so gemessen werden. Dabei ist die Spannung proportional zum Tunnelstrom, welcher in Abhängigkeit des Abstandes zwischen der Spitze und der Probe mit Gleichung 3 bestimmt werden kann. Die Feldstärke E, des E-Feldes zwischen der Spitze und der Probe kann mit $E = \frac{U}{d}$ bestimmt werden. Die

Stromdichte j erhält man durch $j = \frac{I}{A}$. Für die Oberfläche der Spitze wird angenommen, dass sie aus nur einem Atom besteht. Die Oberfläche lässt sich mit $A = \pi \cdot R_{Atom}^2$ bestimmt. Für den Radius wurde ein Wert von 1.35 Å [5] angenommen, es ergibt sich eine Oberfläche von 5.73 Å². Die Parameter und die erwarteten Werte sind in Tabelle 1 beschrieben.

Tabelle 1: Parameter mit Erwartungswerten für die Graphit und Gold.

Parameter	Gold	Graphit
tip voltage U	$50 \mathrm{mV}$	$500 \mathrm{mV}$
unnelstrom U	1nA	$1 \mathrm{nA}$
Feldstärke E	$50 \mathrm{kV/mm}$	$500 \mathrm{kV/mm}$
Stromdichte j	17.5kA/mm^2	$17.5 \mathrm{kA/mm^2}$

Anhand der Werte in Tabelle 1 kann man sehen, dass die Feldstärke und die Stromdichte sehr große Werte annehmen, dies liegt an der geringen räumlichen Ausdehnung.

3.1 Betriebsmodi

Das Rastertunnelmikroskop kann in zwei Modi betrieben werden, Constant Current Mode ("Topogrphie") und Constant Hight Mode ("Elektronendichte").

3.1.1 Constant Current Mode

Im Constant Current Mode wird der Abstand zwischen der Probe und dem Tastkopf konstant gehalten. Dafür wird ein über ein PID-Regler der Abstand so geregelt, dass der Tunnelstrom konstant bleibt. Die Information über die Oberflächenstruktur kann aus der Veränderung der z-Position entnommen werden. Ein schematische Skizze der Funktionsweise ist in Abbildung ?? zu sehen.

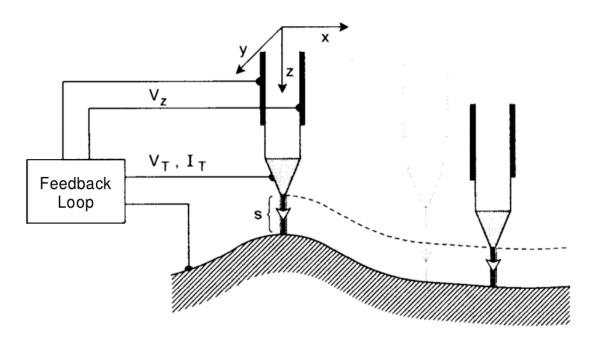


Abbildung 4: Darstellung des Constant Current Mode für das Rastertunnelmikroskop. Entnommen von [2]

3.1.2 Constant Hight Mode

Im Constant Hight Mode wird der Abstand zwischen Probe und Tastkopf einmal eingestellt und nicht mehr verändert. Bei Unebenheiten in der Oberfläche kann es jedoch zu Kollisionen kommen, wodurch der Tastkopf zerstört werden kann. Der Vorteil der Messmethode ist, dass der gemessenen Tunnelstrom proportional zur Elektronendichte bei der Fermi-Energie ist.

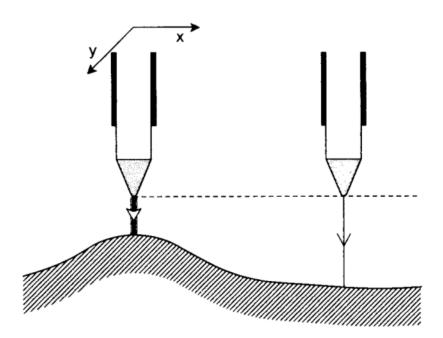


Abbildung 5: Darstellung des Constant Hight Mode für das Rastertunnelmikroskop. Entnommen von [2]

4 Versuchsdurchführung und Auswertung

Die mittlere Flachen- bzw. Linien-Rauheit (CC-Mode), die Gitterstruktur, die Atomabstände und im glatten Bereich die Elektronendichteverteilung von [HOPG]-Graphit (CH-Mode) soll aus den mit dem RTM gemessenen Daten bestimmt werden. Danach soll die Flächen- und Linien-Rauheit, monoatomare Stufen, Gitterfehler und Stufenhöhen, sowie Gitterparameter einer (111)-Goldschicht (CC-Mode) erfasst werden.

4.1 Graphit

Die Graphitschicht konnte magnetisch auf der Probenhalterung angebracht werden. Die Vorbereitungen für die Graphitmessung dauerten nicht lange, da nach wenigen Versuchen eine funktionsfähige Pt-Ir-Spitze angefertigt werden konnte. Für die Anfertigung der Pt-Ir-Spitze standen Isopropanol, Reinigungstücher, eine Pinzette und eine Zange zu halten des Drahtes. Um den Pt-Ir-Draht anzuspitzen, stand uns ein Seitenschneider zur Verfügung, mit dem der Draht angeschnitten wurde, sodass durch darauffolgendes kräftiges Ziehen eine (idealerweise) einatomige Spitze erzeugt werden konnte. Nachdem eine passende Pt-Ir-Spitze hergestellt werden konnte, wurde mit dem RTM ein Bereich von 600nm im "Topographie"-Modus (CC) abgerastert. Die dazu benötigten Einstellungen konnten mit dem Programm für das RTM eingestellt werden und sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Parameter zur Topographiemessung (CC-Mode)

Variable	Wert
Set point	1 nA
P-gain	1000
I-gain	1700
Tip-voltage	$50\mathrm{mV}$

Die Topographiemessung über 600 nm ist in Abbildung 6 dargestellt.

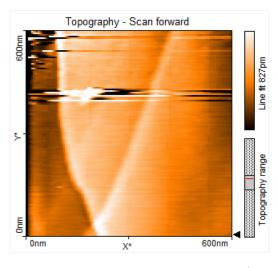


Abbildung 6: 600 nm Bild im Topographie/CC-Modus

4.1.1 Rauheit

Die Rauheit der Graphitschicht konnte mit der Software für das RTM bestimmt werden, nachdem die Graphitschicht im CC-Modus mit der Spitze des RTM abgerastert wurde. Die Verkippung wurde bestimmt und grob bis auf 0.2° korrigiert. Das Fenster Topography-Scan ist für die Messung nicht wichtig, da es die Oberflächenbeschaffenheit ausschließlich auf Höhe des schwarzen Pfeils angibt. In Abbildung 7 ist die Messung zur Bestimmung der mittleren Linienrauheit dargestellt.

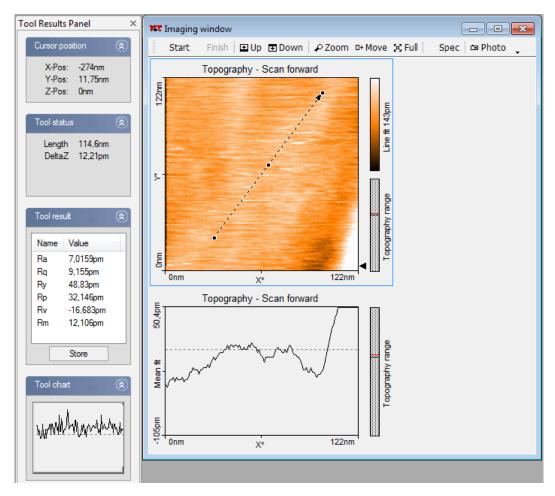


Abbildung 7: Mittlere Linienrauheit von Graphit entlang der abgebildeten Linie $(R_a=7.0159\,\mathrm{pm}$ und $R_q=9.1550\,\mathrm{pm})$

Ebenso wurde die mittlere Flächenrauheit der Graphitprobe bestimmt, welche in Abbildung 8 dargestellt ist.

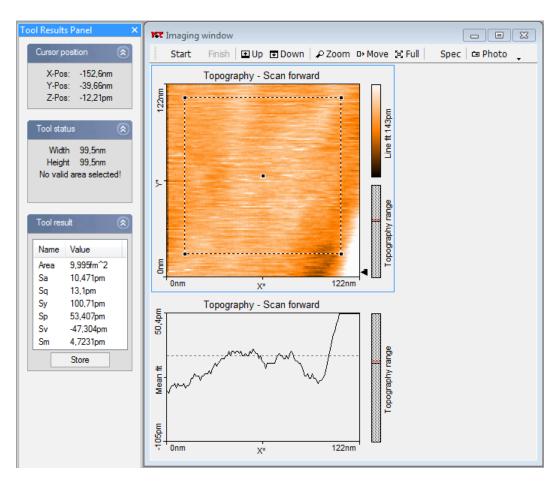
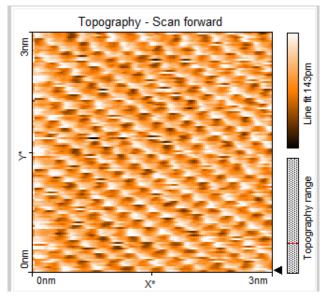


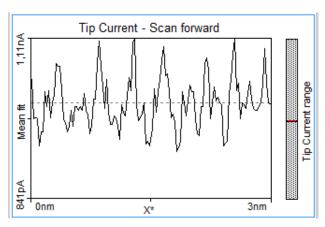
Abbildung 8: Mittlere Flächenrauheit von Graphit für die Fläche im Quadrat $(S_a = 10.471 \,\mathrm{pm} \,\mathrm{und}\, S_q = 13.100 \,\mathrm{pm})$

Man sieht, dass die mittlere Flächenrauheit größer als die mittlere Linienrauheit ist, wobei der Anteil der arithmetischen Rauheit an der quadratischen Rauheit bei beiden Messungen in etwa gleich groß ist ($\frac{R_a}{R_q} = 0.78 = 78\%$ und $\frac{S_a}{S_q} = 0.80 = 80\%$). Für die Linienrauheit wurde eine möglichst glatte Linie gewählt, wodurch der Unterschied zur quadratischen Rauheit begründet werden kann. Insgesammt fällt auf, dass die Oberflächenrauheit von HOP-Graphit relativ gering ist. Die Ähnlchkeit von Linienrauheit und Flächenrauheit sprechen bei dieser Oberfläche für eine gute Messung und eine glatte Graphitoberfläche, deren Rauheit ohne thermische Schwingungen wahrscheinlich noch geringer wäre. Gitterdefekte hatten dabei geringen Einfluss auf die Messung.

4.1.2 Gitterstruktur und Elektronendichteverteilung

In diesem Abschnitt soll die Elektronendichteverteilung und die Gitterstruktur des Graphit untersucht werden. Dafür wurde ein kleiner Bereich herangezoomt, damit die atomare Struktur sichtbar wird. Es wurde ein Bereich von 3 x 3 nm verwendet, der möglichst glatt erscheint. Die Verkippung der Probe wurde korrigiert, die Aufnahme ist in Abbildung 9 zu sehen.





(a) Oberfläche der Graphitprobe bei atomarer Auflösung. Es lässt sich die hexagonale atomstruktur erkennen.

(b) Beispielhafter topologischer Verlauf, entlang der x-Achse

Abbildung 9: Aufnahme der Oberflächen von Graphit in einem Bereich von 3 x 3 nm. Die Höhendifferenz liegt im Bereich von $1.5\,\text{Å}$

Um die Gitterstruktur noch besser sehen zu können, wird die Oberfläche noch im Constant Hight Mode gescant. Dafür werden der P_{gain} auf 0V und der I_{gain} auf 4V eingestellt. Für den Scan wurde eine Fläche von 1,1 x 1,1 nm gewählt. Die Aufnahme, mit eingezeichneter hexagonaler Struktur ist in Abbildung 10 zu sehen. Die Aufnahme wurde geschert, damit die Gitterstruktur besser zu erkennen ist.

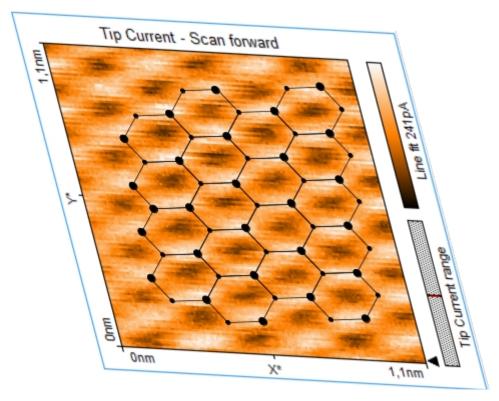


Abbildung 10: Aufnahme der Oberfläche im Bereich von 1 x 1 nm. Zur Veranschaulichung wurde die Gitterstruktur eingezeichnet.

Abbildung 10 ist so zu interpretieren, dass an den hellen Stellen die Gitteratome ohne Verbindungen zur darunterliegenden Schicht liegen, daher liegen die Elektronen direkt am Atom an und es wird ein höherer Tunnelstrom gemessen. An den orangen Stellen befinden sich die Atome mit einer Verbindung zur darunterliegenden Schicht, wodurch der Tunnelstrom geringer wird. Die schwarzen Bereiche entsprechen der Mitte der Hexagons, bei welchen das nächste Atom erst in der darunterliegenden Schicht liegt, sodass der Tunnelstrom sehr gering ist.

4.1.3 Mittlerer Atomabstand

Der mittlere Atomabstand wird aus den Messdaten mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms bestimmt. Die Abbildung ist durch die Messung verzerrt, da die Piezoelemente nicht in allen Richtungen die gleiche Kalibrierung haben. Insgesamt kann dadurch auch eine Abweichung vom wirklichen Atomabstand entstanden sein.

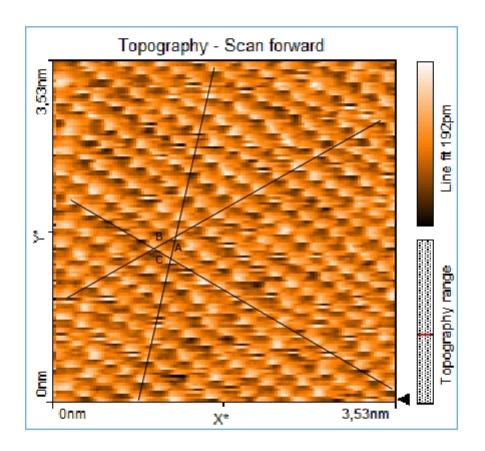


Abbildung 11: Bestimmung des mittleren Atomabstandes

Um den Atomabstand aus Abbildung 11 zu bestimmen, werden die Längen von Linien parallel zu den eingezeichneten Linien gemessen und durch die Anzahl der Verbindungen von hellen Stellen geteilt.

4.2 (111)-Goldschicht

Die Rauheit der Goldschicht sollte mit dem RTM bestimmt werden. Dazu wurde die Oberfläche der Goldschicht mit dem RTM im CC-Mode abgerastert. Wegen der Kornstruktur wurden für die Bestimmung der Flächenrauheit zwei Messungen vorgenommen, sodass Korngrenzen nur in der ersten Messung in die Berechnung der Rauheit eingingen. Die (111)-Goldschicht musste aufgrund von Kratzern auf der Oberfläche mehrfach gedreht werden. Während der Justierung ist die Pt-Ir-Spitze des RTM mit der Oberfläche der Goldschicht kollidiert, sodass eine zweite Pt-Ir-Spitze angefertigt werden musste. Diese konnte ebenfalls nach wenigen Versuchen aus bereits benutzten Pt-Ir-Spitzen angefertigt werden. Zu erste wird eine Aufnahme mit maximalem Scanbereich gemacht, dabei wird die tip-Voltage von 50mV auf 500mV erhöht, um ein schärferes Bild zu erhalten. In Abbildung 12 ist die Aufnahme mit maximalem Scanbereich zu sehen.

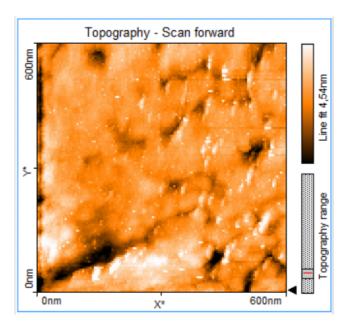


Abbildung 12: Aufnahme der Gold(111)-Schicht mit einer tip-Voltage von 500mV. Im rechten Bereich der Abbildung ist die Kronstruktur der Probe gut zu erkennen.

In Abbildung 12 ist vor allem im rechten Bereich die Kornstruktur des Goldes zu sehen. Für die Aufnahme wurden die Verkippungen bereits korrigiert.

4.2.1 Rauheit

Für die Untersuchung der Oberflächen- und Linien Rauheit wurde ein Bereich von 202nm ausgewählt. Da ein möglichst glatter Bereich gewählt werden sollte, wurde der obere linke Bereich in aus Abbildung 12 ausgewählt. In Abbildung 13 ist eine Aufnahme des Bereichs zu sehen.

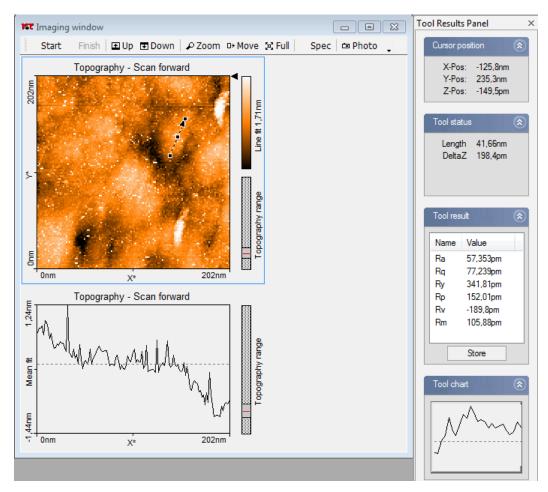
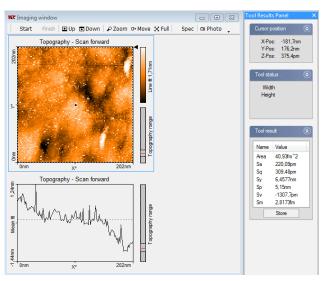
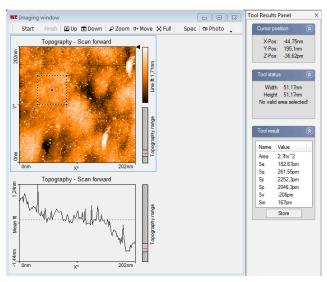


Abbildung 13: Mittlere Linienrauheit der (111)-Goldschicht ($R_a=57.353\,\mathrm{pm}$ und $R_q=77.239\,\mathrm{pm}$)



(a) Mittelung über die gesamte Fläche, da durch die Kornstruktur keine große glatte Fläche zu finden war. ($S_a=220.09\,\mathrm{pm}$ und $S_q=309.48\,\mathrm{pm}$)



(b) Mittelung eine kleinere möglichst glatte Fläche. Die Verkippung wurde bei allen Messungen korrigiert. ($S_a=182.67\,\mathrm{pm}$ und $S_q=261.55\,\mathrm{pm}$)

Abbildung 14: Mittlere Flächenrauheit der (111)-Goldschicht

Die Oberflächenrauheit wird für die gesamte Oberfläche und für die glatte Oberfläche oben

links bestimmt (vgl. Abbildung 14b). Bei der Bestimmung der Oberflächenrauheit, wurden die Werte in Tabelle 3 bestimmt, dafür wurde die Funktion von easy2Scan verwendet.

Tabelle 3: Flächenrauheit der Goldprobe für die gesamter Flächen und die Ausschnitt in Abbildung 14b

Lokalisation	S_a	S_q
Gesamter Bereich	220,09pm	309,48pm
Bereich von Abbildung 14b	182,67pm	261,55pm

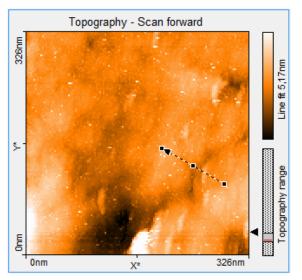
Die bestimmten Werte zeigen das an der glatten Stelle die Oberflächenrauheit mit S_a 182,67pm um 20% abweicht. Die Oberflächenrauheit auf der gesamten Flächen beträgt S_a = 220,09pm. Die Aufnahme der Linienrauheit ist in Abbildung 13 zu sehen. Es wurde eine Linienrauheit von R_a = 57,353pm bestimmt, die quadratische Linienrauheit liegt bei R_q = 77,239pm. Die bestimmte Flächenrauheit ist ca. 3 mal größer als die bestimmte Linienrauheit. Dieses Resultat deutet auf die unregelmäßige Kornstruktur von Gold hin, welche die Flächenrauheit einer Fläche von ca. 2700 nm² beeinflusst.

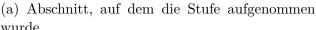
4.2.2 Monoatomare Stufen und Gitterdefekte

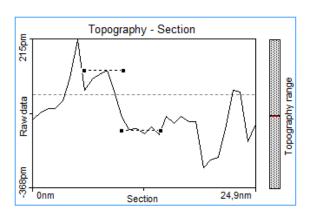
In diesem Abschnitt soll die atomare Struktur der Goldprobe untersucht werden. Da Gold eine homogene Elektronendichteverteilung hat, kann man die Struktur nicht wie beim Graphit bestimmten. Für die Bestimmung dieser, werden monoatomare Stufen gesucht. Diese Stufen entsprechen dem Netzebenenabstand der Gold(111)-Probe. Da Gold eine fcc-Struktur besitzt, kann mit Gleichung 8 und einer Gitterkonstante von a=4.08 Å der atomare Abstand bestimmt werden.

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} = 236 \text{pm} \tag{8}$$

Da nicht hinreichend monoatomare Stufen gefunden wurden, wurden Stufen höherer Ordnung hinzugenommen. Beispielhaft ist eine Stufe in Abbildung 15 zu sehen. Alle weiteren Aufnahmen sind im Anhang zu finden.







(b) Topographischer Verlauf entlang des gewählten Weges. Die Höhe der Stufe beträgt 237,8 \pm 11,9 pm

Abbildung 15: Beispielhafte Darstellung einer mono atomaren Stufe

Um ein gutes Ergebnis zu erhalten, wurden mehre Messungen gemacht. Da nicht genügend einatomige Stufen vorhanden waren, wurden Stufen höherer Ordnungen hinzugenommen. Dabei wurde die Ordnung der Stufe jeweils geschätzt. Die Fehler wurden je nach Rauschen mit 5% bis 10% abgeschätzt. Die gemessenen Werte sind in Tabelle 4 zu sehen.

Tabelle 4: Gemessene Stufen für die Bestimmung des Netzebenenabstandes von Goldatomen. Die Fehler wurden dabei mit 5% bis 10% abgeschätzt. n gibt die Ordnung der Stufe an, diese wurden jeweils geschätzt

Stufenhöhe/pm	n	Netzebeneabstand/pm
236 ± 12	1	236 ± 12
236 ± 12	1	236 ± 12
243 ± 12	1	243 ± 12
234 ± 12	1	234 ± 12
238 ± 12	1	238 ± 12
959 ± 48	4	239 ± 12
714 ± 36	3	238 ± 12
935 ± 47	4	234 ± 12

Aus den Messdaten ergibt sich ein Mittelwert von \bar{d} =(237±)4pm dieser Weicht relativ um 0,42% vom Erwartungswert 236pm ab. Das Ergebnis entspricht einer guten Messung. Es sei jedoch gesagt, dass speziell nach "guten" Kanten gesucht wurde, wodurch nicht sichergestellt ist, dass der bestimmte Wert die Gesamtheit der Kanten repräsentiert. Durch das aussuchen der Kanten wurde jedoch verhindert, dass Kanten, die von Gitterschäden kommen ausgewertet wurden. In Abbildung 16 ist ist auf der rechten Seite eventuell ein Gitterdefekt zu sehen.

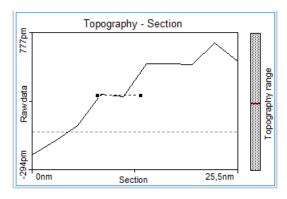


Abbildung 16: Der Peak an der rechten Seite könnte ein Gitterdefekt sein, seine Höhe entspricht ca. dem halbem Netzebenenabstand von Gold.

4.3 Diskussion

5 Fazit

6 Anhang

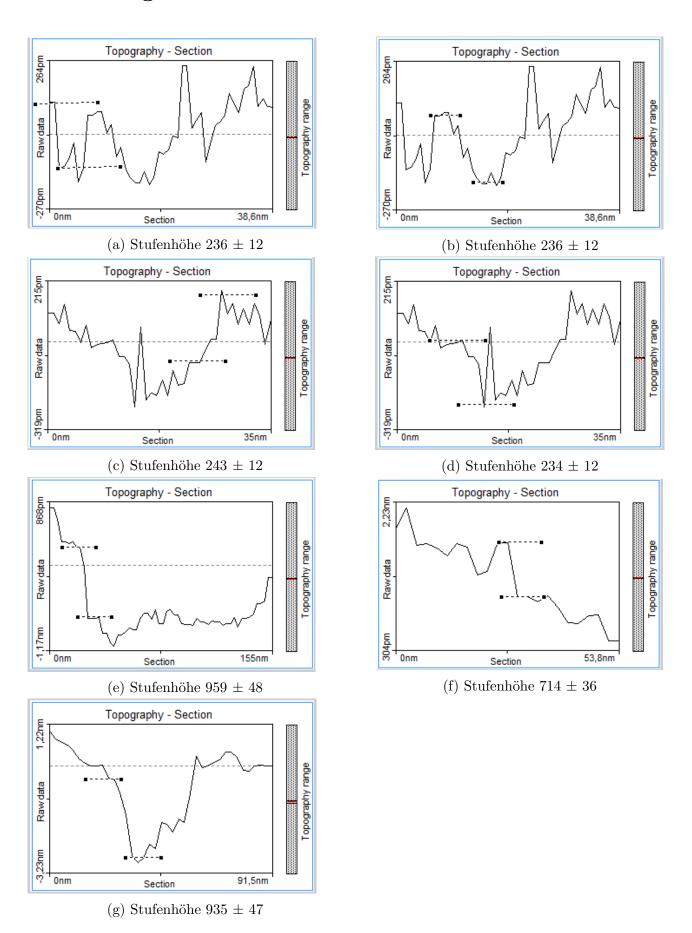


Abbildung 17: Bestimmte Stufen der Goldprobe

Literatur

- [1] W. P. Davey. »Precision Measurements of the Lattice Constants of Twelve Common Metals«. In: *Phys. Rev.* 25 (6 1925), S. 753–761. DOI: 10.1103/PhysRev.25.753. URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.25.753.
- [2] H. R. Gerd Binnig. SCANNING TUNNELING MICROSCOPY FROM BIRTH TO ADOLESCENCE. 8. Dez. 1986. URL: https://moodle2.uni-wuppertal.de/pluginfile.php/223710/mod_resource/content/1/STM.pdf (besucht am 23.09.2015).
- [3] Graphit. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/GraphitGitter4. png (besucht am 23.09.2015).
- [4] Graphit. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Graphit (besucht am 23.09.2015).
- [5] Iridium. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Iridium (besucht am 24.09.2015).
- [6] Tunneleffekt. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneleffekt (besucht am 23.09.2015).
- [7] Tunneleffekt Wellenfunktion und Potential (1). URL: http://www.semibyte.de/wp/graphicslibrary/gl-physics/tunneleffekt (besucht am 23.09.2015).